

2026年2月2日(月)

14:30 - 18:00

天満屋倉敷店6階

バンケットルーム1

(倉敷市阿知1-7-1 倉敷駅南口隣接)



第2回

サプライヤーミーティング

Purpose

今回の企画は、中国地域半導体関連産業振興協議会とおかやま半導体関連コンソーシアムが連携して開催し、半導体産業を支えるサプライヤー企業同士の相互交流を深めることで、関係構築・連携強化に繋げます。

参加対象

中国地域半導体関連産業振興協議会、
おかやま半導体関連コンソーシアムの会員
※サプライヤー企業に限りません

申込方法

1月29日（木）までに下記URLまたは二次元コードから申込みフォームへアクセスしてください。

<https://hirogin-areaadesign.smktg.jp/public/seminar/view/3070>



Program

■第1部

14:30 - 15:10

取組紹介（中国経済産業局、岡山県産業振興財団）

15:10 - 16:00

話題提供（半導体関連企業4社）

16:00 - 17:00

参加企業紹介・意見交換

■第2部

17:00 - 18:00

立食形式の交流会（参加費 税込1,000円）

※領収書はインボイス対応していません



株石井表記
(広島県福山市)



サンセイジェネリック株
(広島県福山市)



ホーコス株
(広島県福山市)



株フジワラケミカル
エンジニアリング
(岡山県倉敷市)

【主催】中国地域半導体関連産業振興協議会事務局（事務局：中国経済産業局）

※本セミナーは、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）の
「地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施します。

【共催】おかやま半導体関連コンソーシアム事務局（事務局：岡山県産業振興財団）

【お問合せ】ひろぎんエリアデザイン株式会社（平日10:00-17:00）

080-9954-7833もしくは080-9954-7846

semicon@hirogin.co.jp